



## 勞務採購說明書

品名：供應鏈韌性提升輔導計畫—產業調查與成果擴散(電子類)

### 目 錄

- 一、 目的/用途說明
- 二、 規格需求、驗收標準、交貨期
- 三、 廠商交付文件
- 四、 涉及智慧財產權歸屬要求
- 五、 廠商資格條件



## 一、 目的/用途說明

本院執行經濟部產發署「供應鏈韌性提升輔導計畫」，本年度計畫工作分項之一為產業供應鏈布局調查與輔導成果擴散，將透過各重點產業公協會與工研院企業會員平台進行問卷調查的發放，蒐集我國廠商供應鏈的需求與現況，完成重點產業供應鏈國際布局需求調查，同時透過公協會平台與業者交流並引薦相關政府資源，以擴散計畫成果。產業問卷調查與代表業者訪談邀訪，擬委託具有與電子產業廠商會員關係緊密的電子設備公會，協助辦理產業調查，進行問卷發放與回收問卷，以及協助邀訪重點業者進行價值化訪談。

## 二、 規格需求、驗收標準、交貨期

| 委託工作項目(規格需求)                 | 驗 收 標 準 說 明  | 交 貨 期   | 付 款                                   |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 1. 廠商海外佈局意願問卷調查<br>2. 安排廠商訪談 | 1. 協助發送企業海外布局評估問卷，提供 30 家調查回卷<br>2. 安排廠商訪談共 3 家，對象為涵蓋電子產業之廠商 | ● 2026/10/30 前交付 30 家調查回卷<br>● 2026/10/30 完成廠商邀訪共3家 | ● 2026/10/30 前完成所有委託工作項目，經查核無誤後，支付總款項 |

## 三、 廠商交付文件

1. 2026/10/30 前交付 30 家調查回卷，回卷形式可含紙本、電子掃描檔或線上問卷，形式不拘。
2. 2026/10/30前完成廠商邀訪共3家，提供邀訪公司名稱、受訪人與拜訪日期等約訪資訊，可由email或通訊軟體提供。

## 四、 涉及智慧財產權歸屬要求

受委託單位所交付資料之著作人為受委託單位，智慧財產權歸本計畫(115年供應鏈韌性提升輔導計畫)所有，經產發署及本院授權後可使用。

## 五、 廠商資格條件

具有與台灣電子產業會員廠商關係緊密之電子設備公會，並有常規辦理會員活動、會員調查、政府政策與計畫推動、說明會或研討會等活動辦理與執行經驗之公協會。